

$\sqrt{Ra\ 25(\sqrt{V})}$

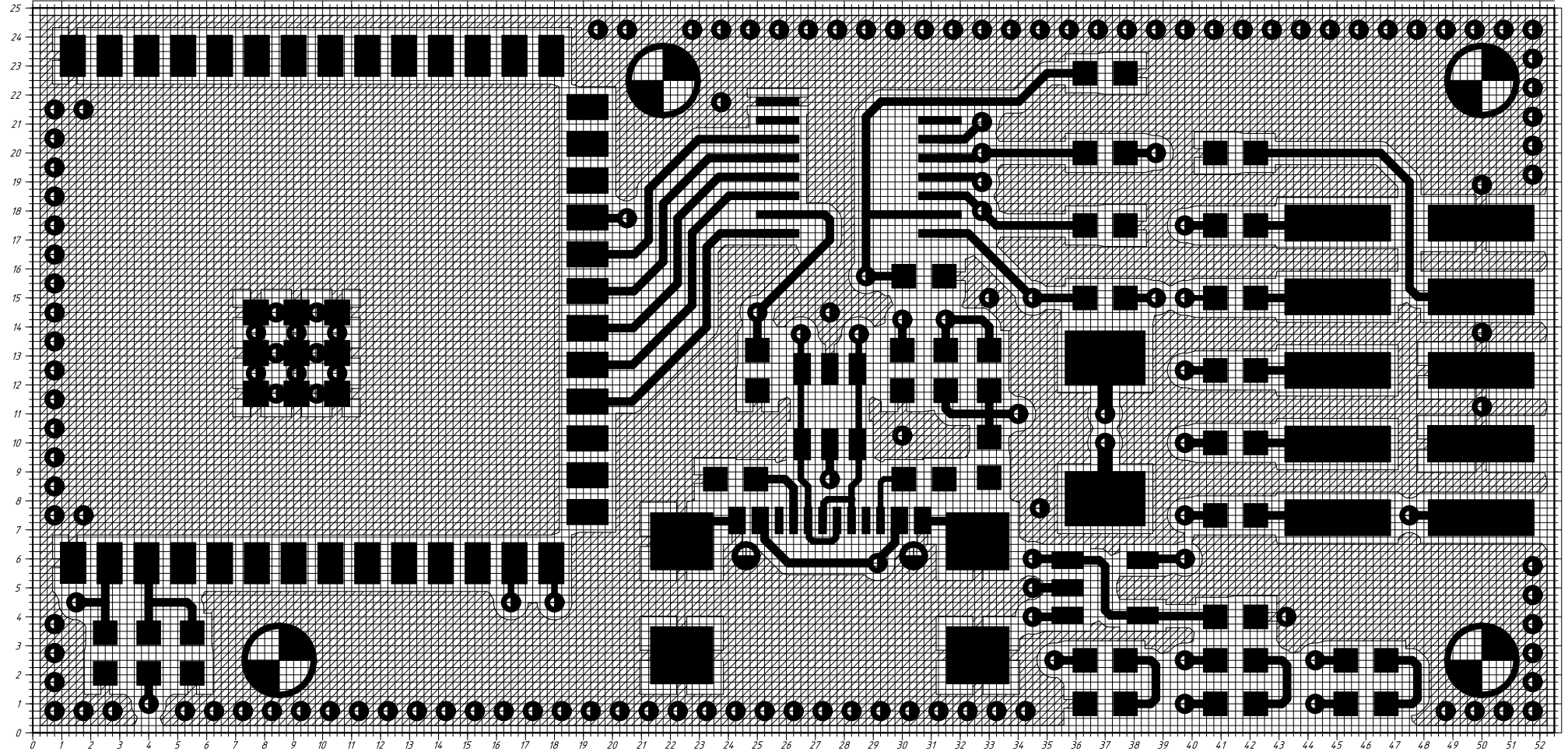
Таблица 1

Условное обозначение отв.	Диаметр отв., мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
	0,3 $_{-0,1}$	0,7	Да	158
	0,6 $_{-0,13}$	1,0	Да	2
	2,2 $^{+0,05}_{-0,18}$	2,6	Да	4

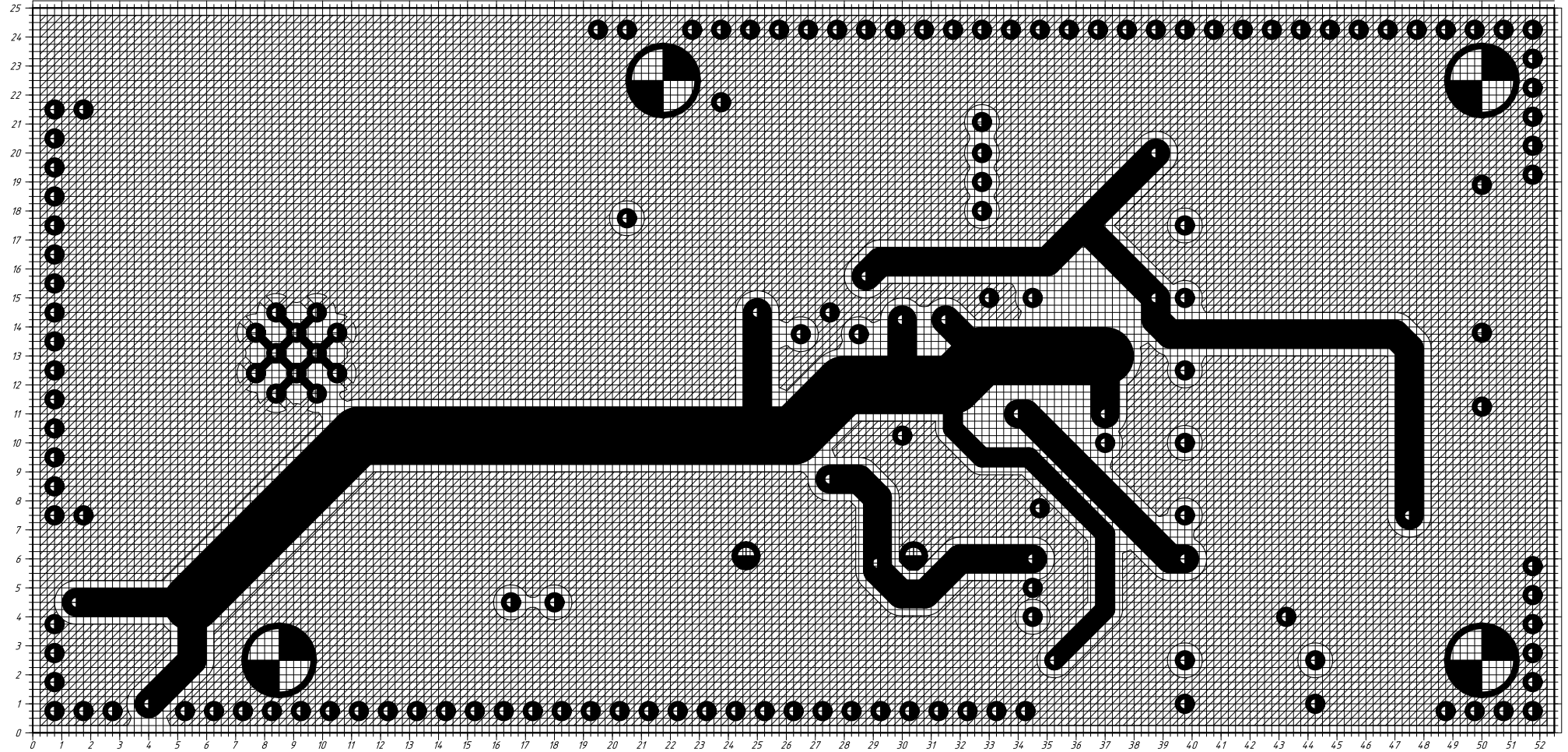
- На главном виде проводящий рисунок условно не показан.
- Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-2002 - класс точности Н.
- Шаг координатной сетки 0,25мм по ГОСТ Р 51040-97.
- Плату изготовить методом сквозной металлизации.
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 - 3.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости - 1.
- Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не более 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Контроль электрической целостности по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

ИУ4.11.03.03.21.83.16.002 СБ					Плата печатная многослойная		
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Круглов В. С.					4 г	2,5:1
Пров.	Леонидов В. С.				Лист	Листов	5
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

A(10:1)(1)
Слой 1

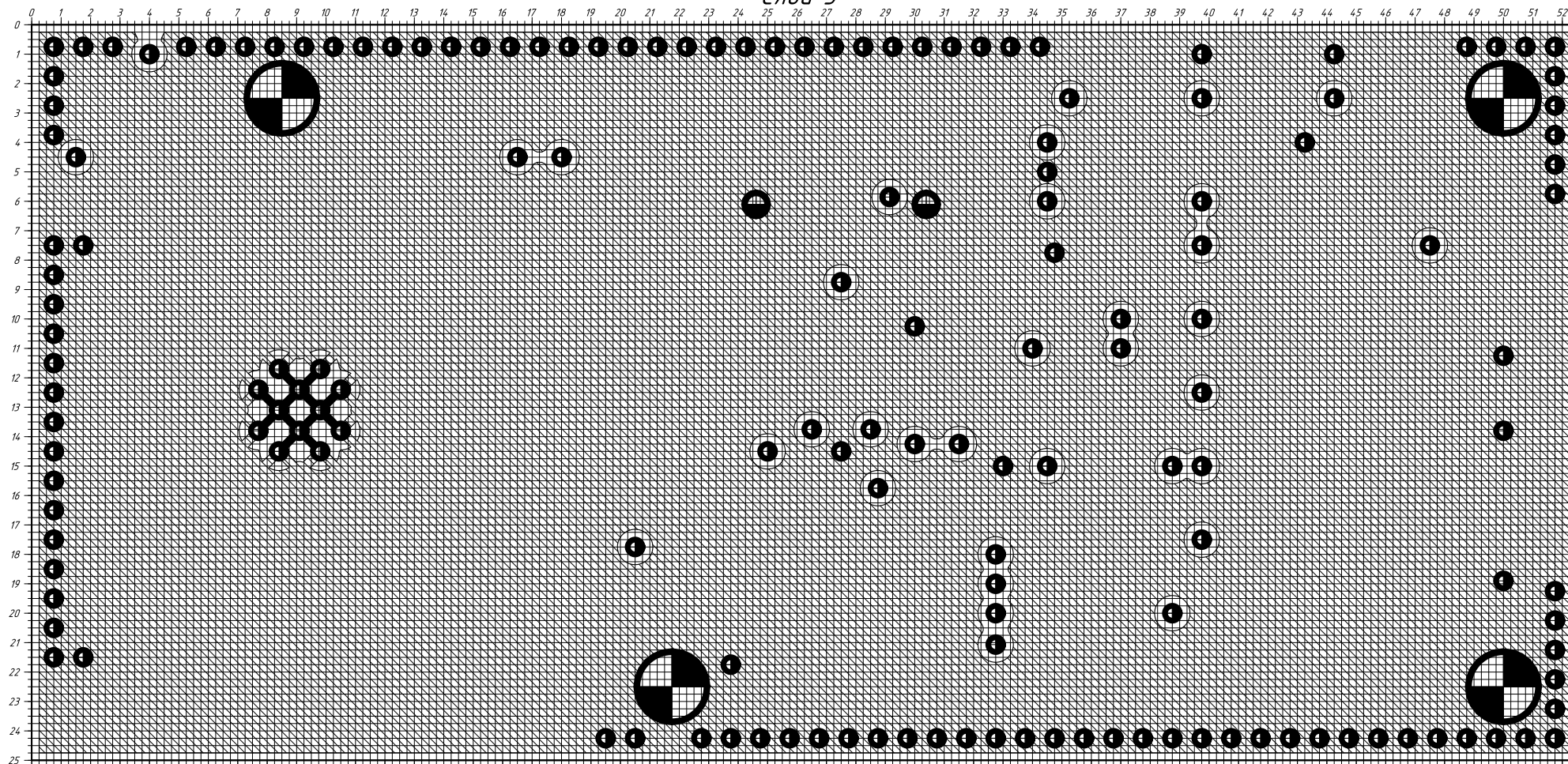


A(10:1)(1)
Слой 2



Инд. № подл. Подп. и дата. Изм. инд. № докл. Подп. и дата.

Б(10:1)(1) Слой 3



Б(10:1)(1)
Слой 4

